

신제품 라인업

제품명	용량	카테고리	패키지	양산 일정
THGBMFG6C1LBAIL	8GB	수프림(Supreme)	11.5x13x0.8mm	2015 년 2 분기(4~6 월.)
THGBMFG6C1LBAIT	8GB	수프림	11x10x0.8mm	2015 년 2 분기(4~6 월.)
THGBMFG7C2LBAIL	16GB	수프림	11.5x13x0.8mm	2015 년 1 분기(1~3 월.)
THGBMFG7C2LBAIW	16GB	수프림	11x10x1.0mm	2015 년 1 분기(1~3 월.)
THGBMFG7C1LBAIL	16GB	프리미엄(Premium)	11.5x13x0.8mm	2015 년 1 분기(1~3 월.)
THGBMFG8C4LBAIR	32GB	수프림	11.5x13x1.0mm	2015 년 1 분기(1~3 월.)
THGBMFG8C4LBAIW	32GB	수프림	11x10x1.0mm	2015 년 1 분기(1~3 월.)
THGBMFG8C2LBAIL	32GB	프리미엄	11.5x13x0.8mm	2015 년 1 분기(1~3 월.)
THGBMFG9C8LBAIG	64GB	수프림	11.5x13x1.2mm	2015 년 1 분기(1~3 월.)
THGBMFG9C8LBAIX	64GB	수프림	11x10x1.2mm	2015 년 1 분기(1~3 월.)
THGBMFG9C4LBAIR	64GB	프리미엄	11.5x13x1.0mm	2015 년 1 분기(1~3 월.)
THGBMFT0CBLBAIS	128GB	수프림	11.5x13x1.4mm	2015 년 2 분기(4~6 월.)